



COMUNICATO STAMPA

FAE TECHNOLOGY: PRESENTATI A EMBEDDED WORLD 2026 MODULI INDUSTRIALI CON AI NATIVA PER APPLICAZIONI AD ALTA COMPLESSITÀ

FAE Technology entra nel Qualcomm Technologies' Partner Network, programma globale dedicato alle aziende che sviluppano soluzioni basate sulle piattaforme Qualcomm Technologies

Gazzaniga (BG), 11 marzo 2026 — FAE Technology S.p.A. - Società Benefit ("**FAE Technology**" o la "**Società**"), Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell'elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio (il "**Gruppo**"), annuncia la collaborazione con **Qualcomm Technologies, Inc.**, leader globale nell'edge AI, nel calcolo ad alte prestazioni e a basso consumo energetico, e nelle tecnologie avanzate di connettività.

In occasione di **Embedded World 2026**, principale appuntamento internazionale dedicato all'elettronica embedded, in corso presso la Fiera di Norimberga, FAE Technology presenta il primo risultato concreto della collaborazione: due nuovi moduli industriali basati sui processori Qualcomm Dragonwing™ IQ6 Series e Qualcomm Dragonwing™ Q6 Series. I due moduli - Nari e Deva - sono progettati per applicazioni industriali avanzate e dispositivi connessi ad alte prestazioni; integrano capacità di elaborazione edge e intelligenza artificiale nativa e adottano un'architettura ottimizzata per garantire elevate prestazioni, efficienza energetica e affidabilità lungo cicli di vita estesi. Le soluzioni sono già integrate con **foundries.io**, consentendo lo sviluppo di applicazioni sicure, aggiornabili e in grado di supportare requisiti di cyber resilience.

Le architetture sono progettate per sistemi di automazione industriale, robotica, dispositivi di visione artificiale, edge AI e infrastrutture IoT evolute, ambiti nei quali sono richieste elevate capacità di calcolo locale, efficienza energetica e continuità operativa su cicli di vita prolungati.

L'adozione di tecnologie di ultima generazione ad alte prestazioni con intelligenza artificiale nativa rafforza il posizionamento di FAE Technology come player **deep tech** nei segmenti embedded ad alta complessità. Le nuove piattaforme offrono un'architettura ottimale per lo sviluppo di dispositivi connessi avanzati, garantendo prestazioni elevate con consumi ottimizzati. Progettate specificamente per il settore industriale, prevedono inoltre supporto esteso nel tempo. In questo modo FAE Technology consolida la propria capacità di progettare e integrare piattaforme hardware-software complesse su architetture ad alte prestazioni, gestite lungo l'intero ciclo di sviluppo, dalla progettazione alla validazione industriale.



FAE Technology è inoltre entrata nel **Qualcomm Partner Network – IoT & Industrial track**, programma globale dedicato alle aziende che sviluppano piattaforme basate sulle tecnologie Qualcomm. L'adesione consente l'accesso a risorse avanzate, strumenti di sviluppo dedicati e all'ecosistema di partner impegnati nello sviluppo di architetture embedded di nuova generazione.

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, sottolinea: *«Collaborare con un player globale come Qualcomm Technologies ci consente di operare su tecnologie di frontiera e di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento deep tech, ampliando le opportunità di sviluppo in mercati internazionali che richiedono performance elevate e capacità ingegneristiche distintive. È in questi contesti che intendiamo continuare a crescere».*

«Presentare questi moduli - aggiunge Lanza - rappresenta un passaggio coerente con la nostra evoluzione industriale: stiamo consolidando la capacità di progettare e integrare piattaforme ad alte prestazioni destinate a contesti industriali di grande complessità. Il valore non risiede solo nella tecnologia adottata, ma nella rapidità con cui la integriamo all'interno di architetture proprietarie, trasformandola in prodotti industrializzabili, con cicli di vita estesi e requisiti di affidabilità elevati».

Dario Pennisi, Chief Technology Officer di FAE Technology, commenta: *«Abbiamo progettato queste piattaforme per applicazioni che richiedono capacità di calcolo elevate, gestione efficiente dei consumi ed elaborazione AI direttamente in edge. L'architettura è stata sviluppata con un approccio orientato alla solidità e alla longevità. L'integrazione con foundries.io consente ai clienti di accelerare lo sviluppo di dispositivi sicuri e aggiornabili, contribuendo a soddisfare i requisiti di cybersecurity».*

Eric Mazzoleni, Vice President Sales di Qualcomm Germany GmbH, ha dichiarato: *«Le piattaforme Qualcomm Dragonwing alimentano moduli industriali avanzati che portano intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni direttamente all'edge. Con il lancio di questi nuovi moduli, FAE Technology è ben posizionata per integrare capacità best-in-class nei progetti dei clienti nei settori dell'automazione industriale, della robotica e oltre».*

I prodotti a marchio Qualcomm sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue società controllate. Qualcomm e Qualcomm Dragonwing sono marchi o marchi registrati di Qualcomm Incorporated.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate FAE Technology si avvale del sistema di diffusione 1INFOSDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 e autorizzato da CONSOB.



Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito <https://fae.technology/> e su www.1info.it.

FAE Technology S.p.A. - Società Benefit è la Tech company a capo dell'omonimo Gruppo italiano, quotato sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, e rappresenta un attore di riferimento nel settore dell'elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio. Attraverso la divisione *Electronics*, il Gruppo opera come Original Design Manufacturer (ODM) ed è composto da diverse aziende altamente specializzate: FAE Technology, Elettronica GF, IpTronix e MAS Elettronica. La divisione *Space* opera attraverso Kayser Italia e Kayser Space, fornendo tecnologie e supporto per l'esplorazione spaziale e le attività in orbita. Insieme, le diverse realtà formano una piattaforma tecnologica che copre l'intero ciclo di vita di una soluzione: dall'R&D alla co-progettazione, dalla fornitura dei materiali alla prototipazione e produzione, dal testing avanzato al supporto post-vendita. Costituita nel 1990 a Gazzaniga (BG) ad opera di Francesco Lanza, che inizia la produzione di piccole serie di schede elettroniche, FAE Technology è guidata dal 2008 dal figlio Gianmarco Lanza, attuale Presidente e Amministratore Delegato. FAE Technology si caratterizza per focus sull'innovazione, promuovendo attività di open innovation e ricerca condivisa nell'Hub di Kilometro Rosso, nonché sulla sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, diventando Società Benefit il 13 maggio 2022. FAE Technology beneficia di membership con prestigiosi enti del mondo universitario e della ricerca, tra cui il Senseable City Lab del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston, oltre che di partnership strategiche con importanti player del settore. La capacità del Gruppo di cogliere opportunità di crescita, organiche e inorganiche, anche tramite il consolidamento della filiera e dei mercati, ne rafforza il ruolo di partner strategico di aziende e organizzazioni nello sviluppo tecnologico. Al 31 dicembre 2024, il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato pari a 75,5 milioni di euro, in crescita del 18,2% sul 2023.

ISIN Azioni ordinarie FAE IT0005500688 – ISIN Warrant WFAE25 IT0005500639

Contatti

FAE Technology S.p.A. - Società Benefit

Investor Relations Manager

Gianmarco Lanza, ir@fae.technology

THANAI Communication Advisors

Ufficio Stampa

Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it

Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it

Calvin Kloppenburg, mob. 393.1188058, calvin.kloppenburger@thanai.it

Alantra

Euronext Growth Advisor

Tel. +39 3346267243, ega@alantra.com